

惠州中京电子科技股份有限公司

关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月10日发布了《关于终止重大资产重组事项的公告》。公司现定于2017年7月17日15:00-16:00召开投资者说明会，对本次终止重大资产重组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：

一、说明会类型

为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通交流，在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。

二、说明会召开的时间、地点、方式

- 1、会议召开时间：2017年7月17日（星期一）15:00-16:00
- 2、会议召开地点：全景网互动平台（<http://irm.p5w.net>）
- 3、会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长杨林先生，副董事长刘德威先生，董事会秘书余祥斌先生。

四、投资者参加方式

投资者可在上述会议召开时间段内登陆全景网互动平台（<http://irm.p5w.net>）参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通。公司相关人员将及时回答投资者问题。

为提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投

资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：黄若蕾

电话：0752-2057992

传真：0752-2057992

邮箱：obd@ceepcb.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后在法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2017年7月14日